熱分解炭素被覆サセプタを用いた SiC エピリアクター 繰り返しクリーニング

SiC Epitaxial Reactor Repetitive Cleaning Using ClF₃ Gas and Pyrolytic Carbon-Coated Susceptor 横国大院エ¹, ニューフレアテクノロジー², 関東電化工業 ³ ○倉島圭祐 ¹, 羽深等 ¹, 伊藤英樹 ², 三谷慎一 ², 高橋至直 ³

Yokohama Nat. Univ. 1, NuFlare Technologies 2, Kanto Denka Kogyo

°Keisuke Kurashima¹, Hitoshi Habuka¹, Hideki Ito², Shinichi Mitani², Yoshinao Takahashi³ E-mail: habuka-hitoshi-ng@ynu.ac.jp

【序論】 炭化珪素(SiC)エピタキシャルウエハの生産性向上のための課題の一つは、Fig. 1 に示す通り、製膜時に試料台(サセプタ)に形成される SiC 堆積物を素早く除去することである。



Fig. 1 SiC CVD の課題

そこで、三フッ化塩素(CIF₃)ガスを用いて SiC 堆積物を除去する方法(クリーニング)が提案[1-4]されている。そのためには CIF₃ ガスによる腐食からサセプタを保護する必要があり、カーボンサセプタに熱分解炭素被膜を設けることにより、その上に製膜した SiC を CIF₃ ガスを用いたクリーニングにより除去可能であることが報告[5]されている。本研究では同じサセプタに再度 SiC を製膜してクリーニングを試行した結果を報告する。

【実験】 熱分解炭素被膜を形成した高純度カーボン基板(東洋炭素製、 $3 \, \text{cm}$ 角)を試料とした。 EPIREVOTM S6 リアクター(ニューフレアテクノロジー)を用いて厚さ $30 \, \mu \text{m}$ の SiC 膜を堆積させ、CIF₃ ガス(関東電化工業)に温度 460° C、常圧、濃度 100%、流量 $50 \, \text{sccm}$ において曝露して SiC 膜を除去した。 試料表面を走査型電子顕微鏡(SEM)により観察した。

【結果と考察】Fig. 2 に熱分解炭素被膜の表面に形成された SiC 膜表面を示す。熱分解炭素のペブル状表面が粒子状の SiC により覆われている。この試料を CIF3 ガスに 460℃で曝露したところ、中央部の殆どの堆積物は 10 分で除去されたが、縁部には残留した。時間を延長し、合計 70 分間曝露した後の様子を Fig. 3 に示す。Fig. 3 から、粒子状 SiC が密な所では SiC を完全に除去できないことがわかった。

以上より、粒子状 SiC が密集している場合は クリーニング温度を上げる必要がある。そこで、 高純度化した熱分解炭素を評価したところ、 500℃においても耐腐食性を有することがわかった。

【結論】 SiC エピタキシャルリアクタのクリーニング技術を開発するため、熱分解炭素被膜

上に再度 SiC を製膜し、CIF₃ ガスにより除去した。粒子状 SiC が密集した部分を完全に除去するためには、クリーニング温度を上げる必要があることがわかった。

【参考文献】

- [1] K. Mizuno et al., ECS J. Solid State Sci. Technol., 5, P12 (2016).
- [2] K. Mizuno et al., ECS J. Solid State Sci. Technol., 4, P137 (2015).
- [3] H. Habuka et al., ECS J. Solid State Sci. Technol., 3, N3006 (2014).
- [4] K. Shioda, et al., ECS J. Solid State Sci. Technol., 6(8), P526 (2017).
- [5] 塩田、他、応物秋第 78 回、7a-A201-2(2017)

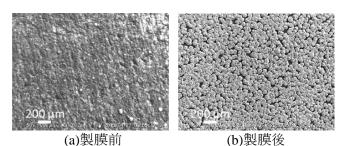
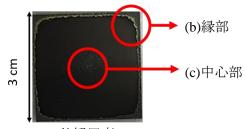
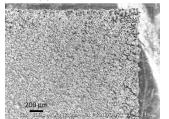


Fig. 2 熱分解炭素被膜上に製膜された SiC 膜



(a)外観写真



(b)縁部

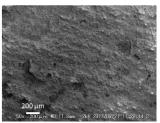


Fig. 3 クリーニング後の表面状態